

# **PÂTE THERMIQUE**

## **THERMAL COMPOUND**



- Pour microprocesseurs
- Excellente conductivité thermique
- Non conductrice au niveau électrique
- Composé de silicone, de carbone, d'oxyde de métal et d'oxyde d'argent

Code Article

**1501079**

Référence

**VEN-PT-SILVER**

Code EAN

**3700284605454**

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pâte thermique de couleur argentée 1.5 g
- Conductivité thermique :  $> 4.5 \text{ W/mK}$
- Impédance thermique :  $< 0.205^\circ\text{C-in}^2/\text{W}$
- Température de fonctionnement :  $-30^\circ\text{C} - 240^\circ\text{C}$

### **SPECIFICATIONS**

- Silver color thermal compound 1.5 g
- Thermal conductivity:  $> 4.5 \text{ W/mK}$
- Thermal impedance:  $< 0.205^\circ\text{C-in}^2/\text{W}$
- Operation temperature:  $-30^\circ\text{C}$  to  $240^\circ\text{C}$